PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-029926

(43)Date of publication of application: 08.02.1988

(51)Int.Cl.

H01L 21/205

// H01L 31/04

(21)Application number: 61-172982

(71)Applicant: FUJI ELECTRIC CORP RES &

DEV LTD

(22) Date of filing:

23.07.1986

(72)Inventor:

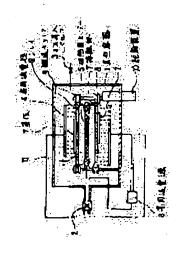
SHIMIZU HITOSHI

(54) PLASMA CVD EQUIPMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the generation of an abnormal plasma reaction, and to improve the controllability of a plasma reaction and the uniformity of the film-thickness distribution of a thin-film by mounting a tabular substrate heating body and a contacting body fixed to one of substrate supporters, is brought into contact with the other and surrounding space among these heating body and supporters.

CONSTITUTION: Plasma is generated among a tabular substrate heating body 5 combining one electrode housed in a vacuum vessel 1 and counter electrodes 4 and a reaction gas introduced into the vessel 1 is decomposed, and a thin-film is formed onto a substarte 7 supported by the anti-substrate heating body side of supporters 8 moved among both electrodes 4, 5 from the outside of the vessel. A contacting body 17 fixed to one of the substrate supporters 8 and the substrate heating body 5, is brought into contact with the other



and surrounding space shaped among the substrate heating body 5 and the substrate supporters 8 is set up. Accordingly, plasma does not croop into the space, thus preventing the generation of an abnormal plasma reaction generated in the space, then improving the controllability of a plasma reaction, thereby a uniform film can he formed onto the substrate 7.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]



の日本国特許厅(JP)

(1) 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭63-29926

Mint Cl.

急別記号

严内整理番号

砂公開 昭和63年(1988)2月8日

H 01 L 21/205 31/04 // H 01 L

7739-5F B-6851-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

母発明の名称

プラズマC V D装置

夏 昭61-172982 20特

阻 昭61(1986)7月23日 **23**H

砂発明 者 水 神奈川県横須賀市長坂2丁目2番1号 株式会社賞士電機

総合研究所内

株式会社 富士電機総 切出 類 人

神奈川県横須賀市長坂2丁目2番1号

合研究所

弁理士 山口 蒙 の代 理 人

1. 免 明 の名 年 ア ラ ズ マ C V D 独 定

2.特許組成の取問

1) 英望事務内に収容された一方の電気を発ねる紙 状菌祇加熱体と対向電極の間にアラズマを発生さ せて容器内に個人される反応ガスを分解し、 8.25 外から間電極間に移動する支持体の反蓋板加熱体 個に支持された芸伝上に理膜を生成するものにお いて、基柢加熱体と基柢支持体の一つに固定され、 他に独独しかつ書板加熱体と高級支持体の間に生 プ 4 空間を包囲する役法体を加えたことを特徴と するプラズマCVD質配。

3. 元明の評留な以明

【使男の属する征祈分野】

本発明は、食堂専習内に収容された一方の電腦 老鹿ねる板状菌植加熱体と対向電視の間にプラズ マモ免生させて容易内に正入される反応ガスモ分 解し、容器外から製造系により調理機能に移動さ せた支持体の反加助体側に支持された最級上に関 取を全点するプラスマCVD級表に関する。

【世条技術とその問題点】

太陽世位やセンサなどに無いられる非品質シリ コン裏あるいは食化シリコン膜などの盲膜生成に 用いられるプラズマCVD装置としては、第3回 に示した構造のものが知られている。図は装置の 前面体達を示すもので、実立容器(は実定的気象 屋でにより其豆に即気される。ガス耳入ベルブ3 によりは料ポス(例えばレランガス)を所定圧力 まで耳入後、高角波電性(と高板加熱用ヒータモ 無用した対向電極 5 との間に美国企電極 5 によっ て富用被電界を印加しプラスマ反応を生配させる ことにより、トレイモ上に独考された番組了上に 御飯(この場合は非品質シリコン銭)を形成する ことがてきる.

第 4 回は特別昭89 - 187013号公明により公知の プラズマCVロ塩量で、食豆容和1に固定された 古板加熱用ヒータをはシーズヒーまるるいは呼込 みヒータなどにより権反されて発度方向に配置さ れており、ヒータ質菌の食品温度が均一になるよ うに朝知される。既生成にもずかる高低7を迫る

したトレイをは関近用チャリア 8 により 1 ~100 中の間間を欲いてヒーナの無何にあるされており、 これによりヒータから解析される紙はヒータると トレイミの間の空間に関じ込められるため熱か有 弘に使われることになる。延動用鑑置10はトレイ を設造チャリアごと別の真空電へ移送するための もので、これ自体は公知であって、モータからの 助力をチェイン祭によりローラへ伝導し、報道を 行うものである。各とレイから10~150 中の間隔 を使いて質例に高度被電機もが並及され、真空等 育!の内部モガス第入パルブを開いて0.1~10terr の概略内の別望圧に開整後、対向電腦を想わる基 祖加然用ヒータをに高市波電艦をから発生された 世界を印加することにより、ヒータ6の可能でプ ラズマ友応を生越させ、トレイま上の番級りに別 望の間を形成できる。ここで最級等は鉛度方向に 配回されているのでプラズマ反応で生成された容 器型等に付着した不斯里な反応生液物 か落下して 苗佐上に埋握しないよう工夫されている。

このように推送キャリアを用いて基根を支持し

ればならず、またトレイ8の質量が増え、番板で を所定温度をで昇温する加路時間がかかってしま う欠点がある。

【元明の目的】

þ

本売明は、上述の欠点を除去して異常プラズマ 反応を生起させず、プラズマ反応の制御性と復歴 の展軍分布の均一性がよいプラズマ C V D 整備を 後後することを目的とする。

【見明の要点】

本発明は、一方の電価を兼ねる板状基板加熱体と番組支持体の一つに固定され、他に接触し、かつ基板加熱体と基板支持体の間の空間を包囲する機能体を備えるもので、これにより両者間のアース電位量がなくなり、プラズマが回り込むことがないので上記の目的が連点される。

(た明の食店例)

以下回を引用して本見明の実施側について説明 する。第3、4回を含め各国において共通の部分 には同一の符号が付されている。

第1回において、路生点をする書板1を簡単し

たトレイを真宝虫から真宝宝へ存近することは、 例えばりした推進を有する多層非晶質シリコン層 を形成して先起電力質子を製造する場合、各層を 別個の室で生成してドーピング不能物の他層への 進入を助ぐ場合に変数であるが、トレイを移動さ せるために一方の双抵の加熱用ヒータるとトレイ まの間にある間隔離した空間11が必要となる。加 急用ヒータもとトレイミの間にアースな位のな位 景があって前記空間にブラズマ反応が回り込めば、 加熱用ヒータるとトレイ目の間に異常プラズマ反 応を誘起してしまい、 高周彼パワーの関係上裏側 数電極しとトレイトの間に生起するはずのブッズ マ反応が生転しない場合があり、ブラズマ展のの 制御ができないことがある。 仮りに、生起したと しても、ブラズマ反応が不安定となり、毒挺1上 の生成軍庫分布が不均一になって異視性がなくな る。プラズマ夏応の国り込みを助ぐためにトレイ まの回根を高周波 電積 4 より広くする方法 6 名波 されている。しかし、この方性によればトレィ8 の質視を広くした分、真空を終しを大きくしなけ

たトレイをは、冥空即気験世でより真空非気され る真空容器1内にあり、最過キャリア9によって シーズヒータあるいは何込みヒータなどから復収 される高板加助用ヒータ 5 との間に 5 ~100 …の 間隔を置いた位置に容器外からそれぞれ多速され てくる。これによってヒータからの輻射される熱 はヒータるとトレイトの間の空間にに閉じ込める れ、熱が変動に使われる。ヒーダもには、空間11 の外間を開ぎす弾性と電気保護性を育する信息体 17が固定され、その先端かトレイ8の反首板1億 の間に療效している。これにより空間口が閉察さ れまたヒーダうとトレイまの間のアースな位の電 位差がなくなるため、プラズマの空間口への回り 込みがなくなり、異常プラズマ反応が誘起されず、 書近り上のブラズマ分布がよくなり回回分布が均 ~ でしかも再項性のよい事態生成を行える。トレ イの反話を確実に行うため、複雑板17には弾性の あるものを使い、細かいスリットを多数形成し多 点で静祉する工夫をしてある。

第2回以第4回と同様に路板やを設定方向に配

返した真龍質を示すもので、加熱用ヒータもとトレイ 8 との間の空間11を閉塞する接触体17がヒータに固定されている。

5 回は程度生成权力をさらに何上させるために、 高周は程度と否仮加熱用ヒータの配列を独数列並列に設置したもので、 2 列の高仮加熱用の固定ヒータ 電板51、52を並べ、これに対向する高周徴電荷(を 3 列並列に設置した点である。ここで数 近月キャリフ 91、82 は一つの疑動強度10により進動されて一体化し、移送のための制御を容易にすることもできる。

第 6 図は、多層構造から収る四度第子、例えば p 1 n 構造の非晶質シリコン光超速力素子の設造 装置を示しており、監管の機能簡を上側から見た 図である。各質型質11~15は仕切りパルプ31~38 によって分離され、それぞれ独立に変型的気であ か、変型度12~14は反応変であって、約220~2 n 構造非晶質シリコン素子の形成のように1層へ の Vービング不統動の調入が問題となるような

の接触体17の増留が矢印方向18に移動する過過キャリア3に用されたトレイ8の裏面に領域する。しかしその場合接域体17にトレイ8が引っかかあ方向18に適宜な部分モスリット19の人ったばの動方向18に適宜な部分モスリット19の人ったばの場合のある値板で形成する方式もある。しかしこの場合は数値に接触したり、ヒータるとトレイミの間に接触体17を増んでしまって翻進してトレイを動かかそ。

第9回はさらに改品された接触体で、この場合は耐関し本形の投触体の免疫になさ0.03mのりりん育調板のような智性のある材料からなる機能片20 が取り付けられている。接触片20の高さは2~3 mで矢田18方向に多動するトレイ 8 の個面が接触することにより扱み、辺みながらトレイ高面で多れて接触することにより扱みながられるで、扱うなどは変性を育するので、扱うにはしているとしてはいいように対しておに良好な情報が得られる。

合には、前述した進りこのように各層の生放室を 分離することが有効である。質問に高低1を支持 したトレイ8は、先丁子雄加斯賈丁で子師加典は キャリアによって第2回に糸すように英属に高周 披電區 4 を増えた第二萬空雲12へ送られ、ガス宝 入パルプラからひ#ランガス及びシランガスを返 入してブラズマ反応を生起することにより。製版 そ、次に第三翼空直はではシランガスのみを拡入 することにより)限を、更に第四異空室14に移送 まれて、ホスフィンガスとシランガスを進入して ラズマ反応により n 型膜を埋伏生成し、p. j. n 構造膜を構成した後、第五案空室15ヘトレイを 送り、其空軍の圧力を大気圧に買し装置外に取出 す。ここで各実空電腦の多送は同程度の異定圧力 中で行われる。この予備加热質11をよび各反応意 13~14において、移道されてくるトレイに接触で ■る投液体17がヒーダ 6 に固定されている。

票 7 ないし 第 8 図は接触体 17の 算報を示す もので、 第 7 図においては、接触体 17は免状の専体 4 個からなり、ヒータ 8 にねじ止めされている。こ

以上返べた実施例では依触体は一方の可能を無わる高板加熱用ヒータ5に固定されているか。トレイ3の高面に固定して6 同様の効果が得られる。 【発明の効果】

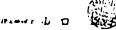
4. 図面の信単な説明

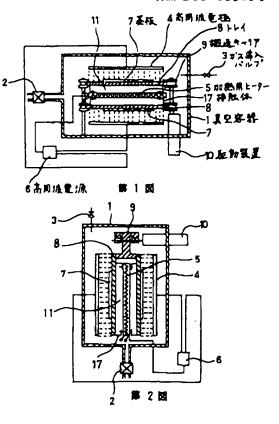
第1回は本見別の一貫契例の包封問題、第2回は利の実施例の個所語図、第3回、第4回はそれぞれ従来の設定の例を示す例所図図、第5回は本負別の異なる実施例の思財図図、第5回はさらに

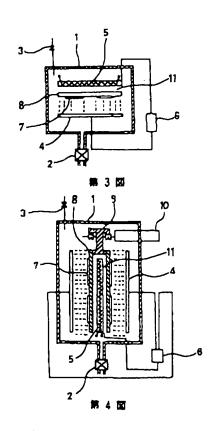
特開昭63-29926(4)

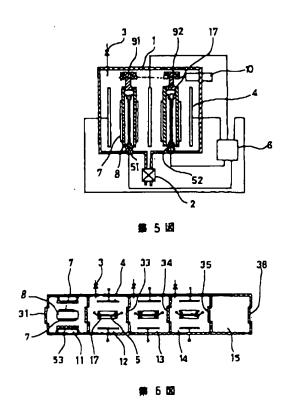
減なる実施別の水平が関盟、第7回、第8回、第 9回はそれぞれ本権別の実施別に用いられる限址 体の三つの例を示す料説図である。

1: 東空事務、3: ガス年入ベルブ、4: 高厄 改電筋、5: 加熱用ヒータ、6: 高周速電源、7: 番紙、8: トレイ、9: 環張キャリア、10: 駆動 強度、17: 機能件、

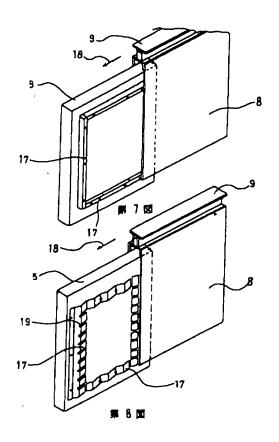


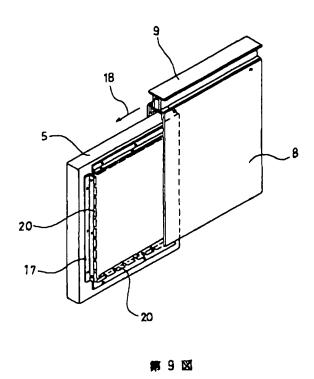






特開昭63-29926(5)





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.